

# 転載許可申請書

年 月 日

(一社) 日本半導体製造装置協会  
広報部長 殿

申請者名 (貴社名・団体名等)  
申請代表者名 (個人名) 印

下記の著作物に対する転載許可を頂きたく、申請いたします。  
なお、転載に際しましては、下記「転載に際しての条件」を遵守いたします。

転載元の SEAJ 著作物	著作物名： 転載箇所：(ページ範囲、図番等を記す)
転載を予定している著作物等	1) 著作物名： 2) 編著者名： 3) 出版社名： 4) 発行年月日： 5) 使用形態： <input type="checkbox"/> ①社内資料用 <input type="checkbox"/> ②無料配布用 <input type="checkbox"/> ③展示会パネル、パンフレットに使用 <input type="checkbox"/> ④その他販売用 ( )
転載の利用目的	
転載に際しての条件	1) 転載する著作物に、貴会名・著作物名・発行年月日(号)などを明記いたします。 2) 営利目的(そのままを販売など)には使用しません。
申請者	社名等団体名： _____ 住所：〒 _____ TEL： _____ FAX： _____ 部署名： _____ 役職： _____ 氏名： _____ E-mail： _____

以下は、(一社)日本半導体製造装置協会にて記入。

## 上記申請に対する回答記入欄

許可します。 年 月 日 SEAJ 広報部

許可できません (理由： \_\_\_\_\_ )